



要求:

1. 产品镀金, 用于PCB插板;
2. 吸塑盒包装, 100PCS/盘。

NO	DESCRIPTION描述	MATERIAL材质	SPECIFICATION规格	QTY数量	Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE DATE作成日期	SH-Link® 深圳市思翰铭科技有限公司 RF射频 Shenzhen Sihanning Technology Co., Ltd		
						0-5	6-18	18-30	30-50	50-80	80-120		120-180	180-250	DRAWN BY
3	Insulator绝缘体	PIPE 铁弗龙		1		0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	肖任伟 2016.06.30	/	/	/
2	Inner conductor中心针	Phosphor bronze磷铜	GOLD PLATED 镀金	1		0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25				
1	Body壳体	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1		0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	APPROVED BY	/	/	/
						0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50				
						0.15	0.20	0.30	0.35	0.50	0.65		SHM. 030. 011	SMA-KE-3	
						0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80				
						0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95				
						0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15				